

KARTA TECHNICZNA

114700

RODZAJ:	TAŚMA FOLIOWA
NOŚNIK:	POLIAMID
KLEJ:	SILIKONOWY
GRUBOŚĆ TAŚMY:	60 mic
GRUBOŚĆ NOŚNIKA:	25 mic
PRZYLEPNOŚĆ:	4 N/25mm
WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA	260 °C / 30 min
ODPORNOŚĆ DIALEKTRYCZNA	5.0-8.0Kv
DOSTĘPNE ROZMIARY:	dowolna szer. od 4mm do 500mm
NAWÓJ:	33m

OPIS:

- taśma maskująca odporna na bardzo wysokie temperatury
- używana głównie w branży elektronicznej (płytki PCB, druk 3D)

Powyższe dane techniczne są przygotowane w oparciu o wyniki testów laboratoryjnych producenta.